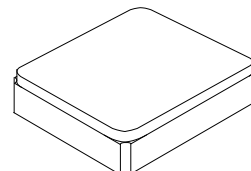


- RF SAW Filter, 2326.0 MHz
- 2.5 x 2.0 x 1.0 mm Surface-mount Case
- $Z_S = 50\ \text{ohm}$, $Z_L = 100\ \text{ohm}$
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)



SF1220G

**2326.0 MHz
SAW Filter**



SM2520-5

Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Input Power	+15	dBm
Maximum DC Voltage Between any Two Terminals	3	V
Operating Temperature Range	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range in Tape and Reel	-40 to +85	°C
Maximum Soldering Profile	265°C for 10 s	

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	f_C		2326			MHz
Maximum Insertion Loss, 2319 to 2333 MHz	IL_{MAX}			2.7	3.2	dB
Amplitude Ripple, 2319 to 2333 MHz				0.4	1.0	dB _{P-P}
Group Delay Ripple, 2319 to 2333 MHz				7.3		ns _{P-P}
Group Delay, 2326 MHz				11		ns
VSWR, 2319 to 2333 MHz				1.85:1	2.1:1	
Return Loss, 2319 to 2333 MHz			6.5	9.6		dB
Source Impedance, Single Ended				50		Ω
Load Impedance, Balanced				100		Ω
Attenuation						
0.3 to 2175 MHz			39	47		dB
2175 to 2227 MHz			25	40		
2400 to 2426 MHz			15	24		
2426 to 2526 MHz			35	41		
2526 to 2700 MHz			40	46		

Case Style	SM2520-4
Lid Symbolization	3V

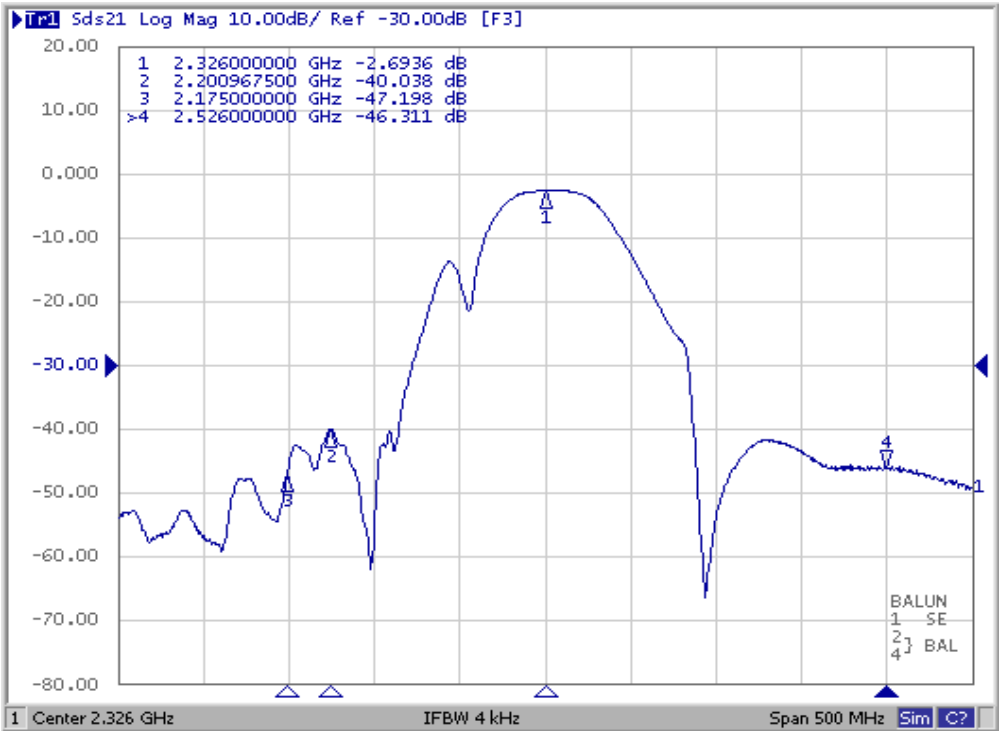


CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

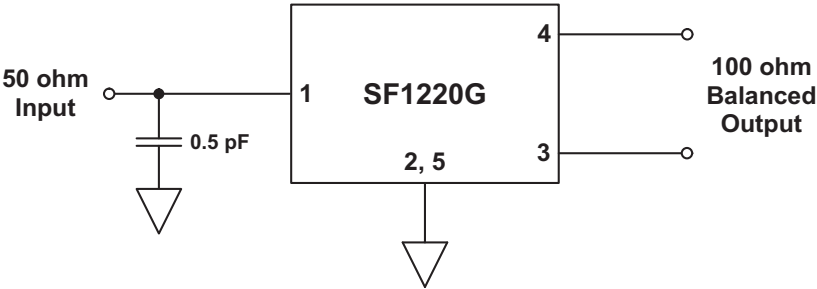
NOTES:

1. US and international patents may apply.
2. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.

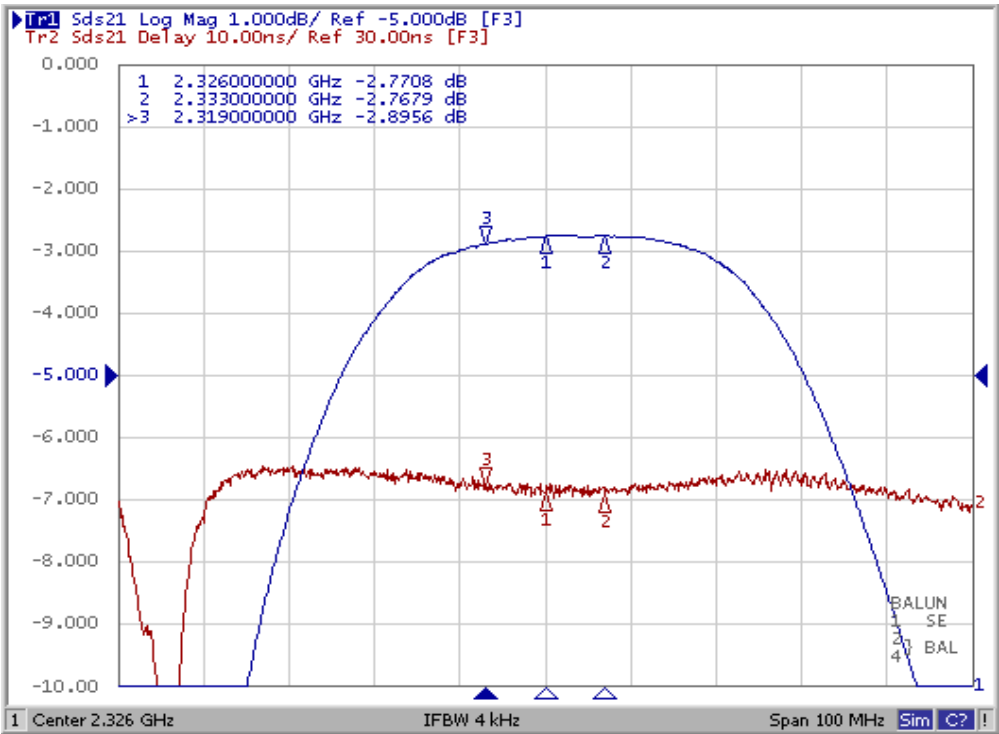
Filter Amplitude Response, 500 MHz Span:



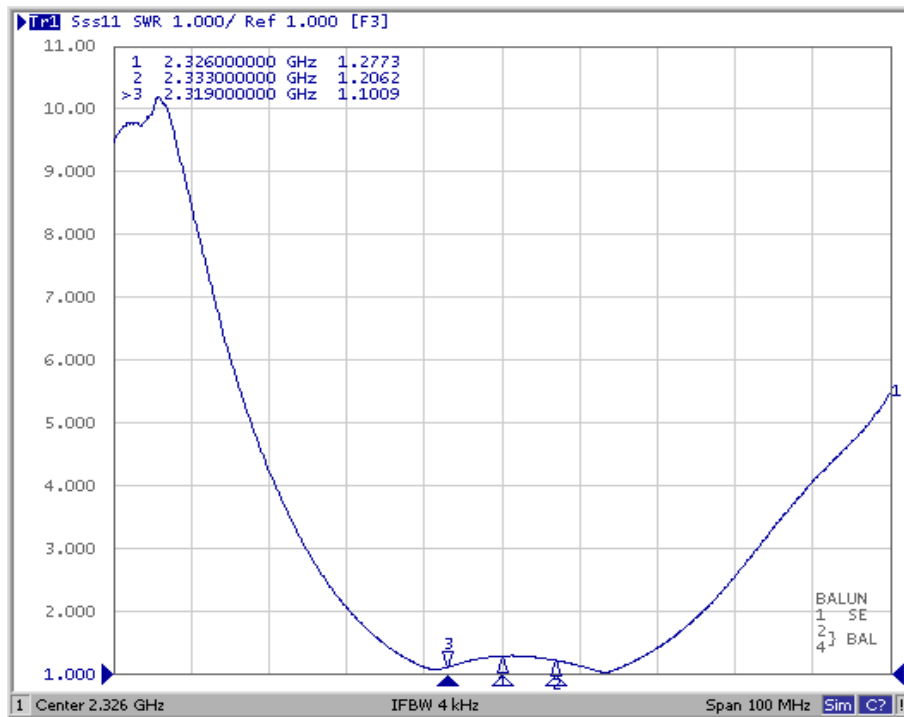
Test Circuit



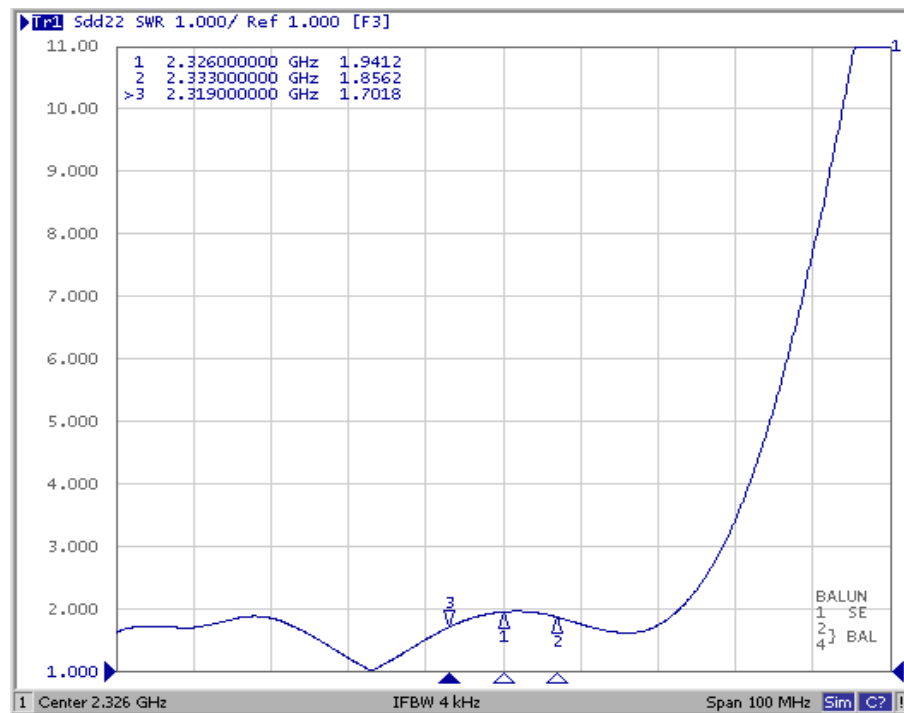
Filter Amplitude and Group Delay Response, 100 MHz Span:



Input VSWR Plot:

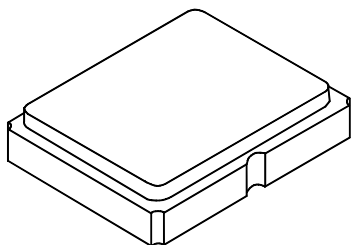


Output VSWR Plot:

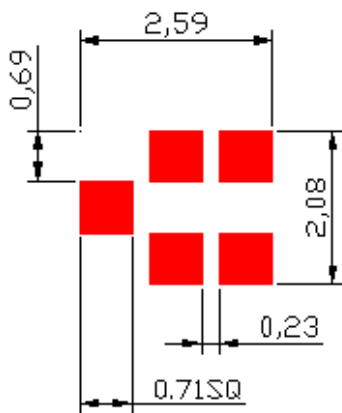


SM2520-5 Case

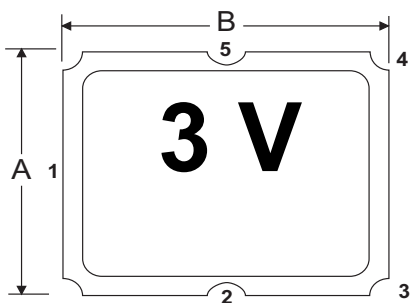
5-Terminal Ceramic Surface-mount Case 2.5 X 2.0 mm Nominal Footprint



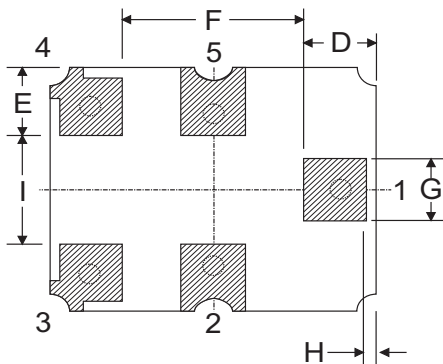
PCB Footprint



TOP VIEW



BOTTOM VIEW



Case Dimensions

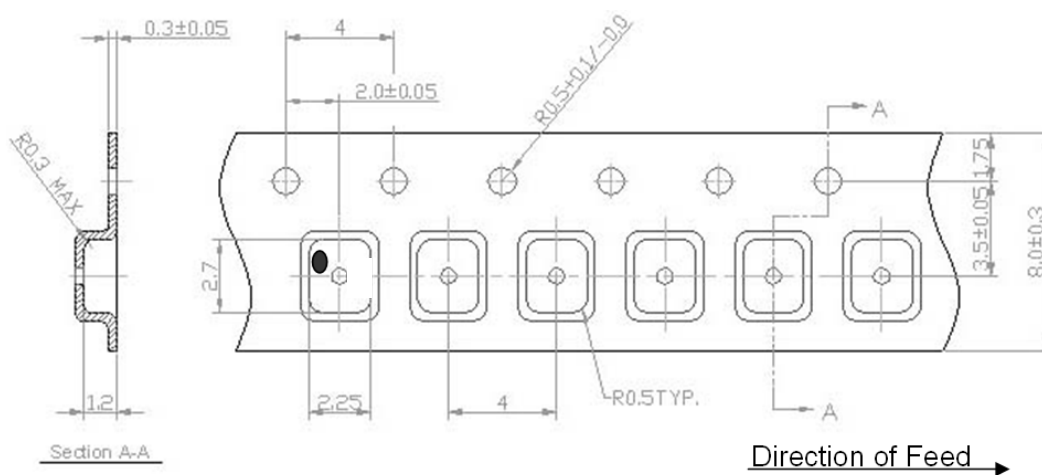
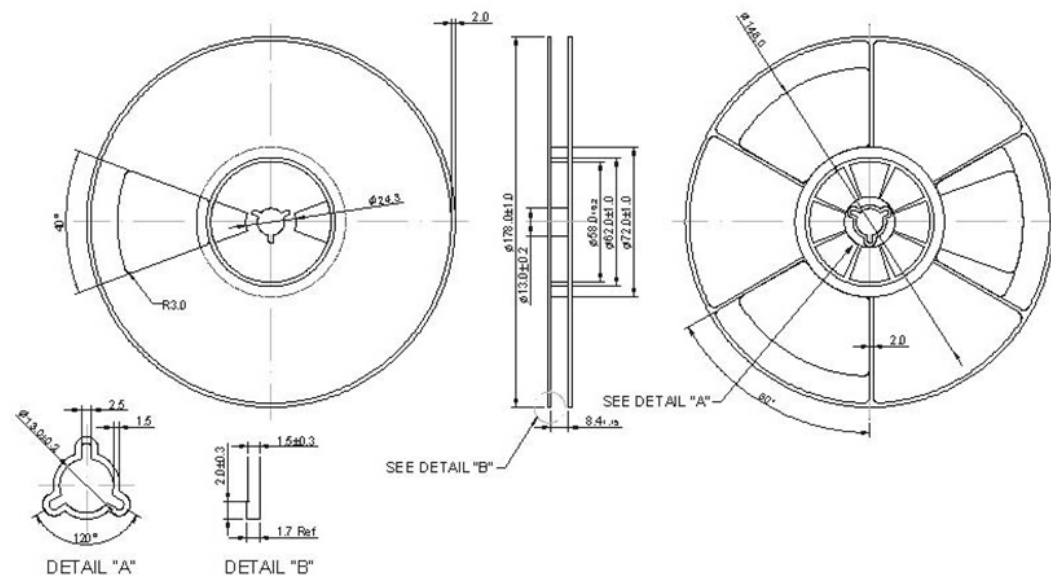
Dimension	mm			Inches		
	Nom			Nom		
A	1.88	2.00	2.12	0.074	0.079	0.083
B	2.38	2.50	2.62	0.094	0.098	0.103
C	0.92	1.00	1.08	0.036	0.039	0.043
D	0.42	0.55	0.68	0.017	0.022	0.027
E	0.42	0.55	0.68	0.017	0.022	0.027
F	1.27	1.40	1.53	0.050	0.055	0.060
G	0.37	0.50	0.63	0.015	0.020	0.025
H	0.06	0.08	0.10	0.002	0.003	0.004
I	0.77	0.90	1.03	0.030	0.035	0.041

Case Material

Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 μ m Gold over 1.27 to 8.89 μ m Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 μ m Nickel
Body	Al ₂ O ₃ Ceramic
Pb Free	

Electrical Connections

Connection	Terminals
Input	1
Output	3, 4
Ground	2, 5



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9